

В



广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

TSSOP-24

文件名称:

HG-SSOP-24

文件编号:

HGWXT-230051

版本	VI. 0
比例	1:1
单位	mm
日期	2023-6-30
图纸幅面	A4





第一角法